

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

25.10.2004

REC'D 18 NOV 2004

WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年11月 5日

出 願 番 号 Application Number: 特願2003-375130

[ST. 10/C]:

[JP2003-375130]

出 願 人
Applicant(s):

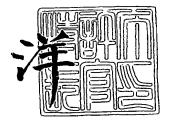
株式会社日鉱マテリアルズ

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

特高Com

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年10月20日

)· "





【書類名】特許願【整理番号】TU151103A2【あて先】特許庁長官殿【国際特許分類】C09D 11/00

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県北茨城市華川町臼場187番地4 株式会社日鉱マテリア

ルズ磯原工場内

【氏名】 河村 寿文

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県北茨城市華川町臼場187番地4 株式会社日鉱マテリア

ルズ磯原工場内

【氏名】 伊森 徹

【特許出願人】

【識別番号】 591007860

【氏名又は名称】 株式会社日鉱マテリアルズ

【代理人】

【識別番号】 100094709

【弁理士】

【氏名又は名称】 加々美 紀雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100116713

【弁理士】

【氏名又は名称】 酒井 正己

【選任した代理人】

【識別番号】 100117145

【弁理士】

【氏名又は名称】 小松 純

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013491 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】明細書1【物件名】要約書1【包括委任状番号】0101216



## 【書類名】特許請求の範囲

#### 【請求項1】

基板上に配線パターンを描画するためのインクジェット用インク組成物において、活性化 剤カップリング剤としてアゾール系シランカップリング剤を含むことを特徴とするインク 組成物。

### 【請求項2】

アゾール系シランカップリング剤がイミダゾールシランであることを特徴とする請求項1 記載のインク組成物。

#### 【請求項3】

基板上にインクジェットにより配線パターンを描画する方法において、請求項1記載のイ ンク組成物を使用することを特徴とする配線パターンの描画方法。

### 【請求項4】

基板上にインクジェットにより配線パターンを描画し、次いで必要に応じて、活性化剤溶 液に浸漬した後、無電解めっきにより該配線パターンを金属被覆する方法において、配線 パターンの描画に請求項1記載のインク組成物を使用することを特徴とする金属被覆方法



## 【書類名】明細書

【発明の名称】インクジェット用インク組成物

#### 【技術分野】

## [0001]

本発明は、基板上にインクジェットにより配線パターンを描画するのに、好適なインク 組成物に関する。

### 【背景技術】

#### [0002]

基板上に配線パターンを描画する方法として、インクジェット方式を使用することは、 すでに各種のものが提案されている。

例えば、硫黄化合物が吸着した金属微粒子が溶媒中に存在するインクをインクジェット ヘッドにより基板上に吐出させて微細な配線パターンを形成する方法(特許文献 1) があ る。また、基板上に無電解メッキするための活性化剤のパターンをインクジェットで形成 する方法も公知である。例えば、基板上にイニシエーターパターンをインクジェット印刷 機により吐出させる水性インクのドットの集合体で形成し、乾燥後無電解銅めっきするプ リント配線基板の製法が提案されている(特許文献2)。この方法では、水性インクとし てパラジウム塩と水溶性有機溶媒と水からなるインクが使用されている。

無電解金属のパターンの基板への密着性を向上するためにシランカップリング剤を利用 することもすでに提案されている(特許文献3)。パターンをシランカップリング剤溶液 を使用してインクジェットプリンターで描画し、次いで活性化処理液に浸漬し、その描画 パターンに活性化剤を付着させた後、ニッケル無電解めっきを行うというものである。そ して、前記シランカップリング剤としては、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン等の アミノ系シランカップリング剤が好ましいとされている。

【特許文献1】特開平10-204350号公報

【特許文献2】特開平7-245467号公報

【特許文献3】特許第3380880号

### 【発明の開示】

## 【発明が解決しようとする課題】

## [0003]

しかしながら、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン等のアミノ系シランカップリン グ剤を使用した場合、活性化剤の捕捉(付着)状態が不均一となり、すなわち、活性化剤 の分布あるいは濃度が不均一となる。また、その接着力はまだ不十分で、下地にエッチン グ処理等の前処理が必要となる。

本発明は、基板上に均一に、かつ優れた密着性をもって配線パターンを形成するための インクジェット用インク組成物を提供し、またそのインク組成物を使用して配線パターン を形成する方法を提供することを目的とするものである。

## 【課題を解決するための手段】

## [0004]

本発明者らは、鋭意検討した結果、インク組成物中に無電解メッキの活性化剤とともに ,その活性化剤を捕捉し、基板に付着するカップリング剤としてアゾール化合物を含有さ せることが有効であることを見出し、本発明に至った。

すなわち、本発明は、

- 基板上に配線パターンを描画するためのインクジェット用インク組成物において 、活性化剤カップリング剤としてアゾール系シランカップリング剤を含むことを特徴とす るインク組成物。
- アゾール系シランカップリング剤がイミダゾールシランであることを特徴とする (2) 前記(1)記載のインク組成物。
- 基板上にインクジェットにより配線パターンを描画する方法において、前記(1 (3) )記載のインク組成物を使用することを特徴とする配線パターンの描画方法。
  - 基板上にインクジェットにより配線パターンを描画し、次いで必要に応じて活性



化剤溶液に浸漬した後、無電解めっきにより該配線パターンを金属被覆する方法において 、配線パターンの描画に請求項1記載のインク組成物を使用することを特徴とする金属被 覆方法。

## 【発明の効果】

[0005]

本発明によれば、インク組成物中にアゾール化合物を含有させることにより、これを使 用するインクジェット方式を利用して、基板に対して優れた密着性をもってしかも均一に 無電解めっき活性化剤を付与することができ、したがって、基板表面を粗面処理などの前 処理を要することなく、これに無電解めっきして優れた密着性を有する配線パターンを得 ることができる。

## 【発明を実施するための最良の形態】

### [0006]

本発明のインク組成物は、アゾール系シランカップリング剤を含むことが重要である。 このアゾール系シランカップリング剤は、基板に対して、無電解めっきの活性化剤を密着 性よく付着させることができ、引き続き行う無電解めっきによる皮膜を強固に付着させる 作用を有する。本発明においては、活性化剤については、インク組成物中に含まれてもよ く、また、インク組成物とは別途溶液として調製されて、アゾール系シランカップリング 剤のインクにより描画された配線パターンをこの活性化剤溶液に浸漬して、付着させても よい。

また、本発明のインク組成物には、インクジェット用インクに使用されている粘度調整 剤、表面張力調整剤等一般的な添加剤を必要に応じて使用することができる。

#### [0007]

本発明に使用するアゾールシランカップリング剤とは、アゾール基とアルコキシシラン 基を含む化合物である。

アゾール基としては、イミダゾール基、オキサゾール基、チアゾール基、セレナゾール 基、ピラゾール基、イソオキサゾール基、イソチアゾール基、トリアゾール基、オキサジ アゾール基、チアジアゾール基、テトラゾール基、オキサトリアゾール基、チアトリアゾ ール基、ベンダゾール基、インダゾール基、ベンズイミダゾール基、ベンゾトリアゾール 基などが挙げられる。中でもイミダゾール基が特に好ましい。

また、アルコキシシラン基は、一般のシランカップリング剤に含まれるカップリング機 能を示す基であればよく、例えばメトキシ基、エトキシ基等低級アルコキシ基を1~3個 有するシランである。

このアゾール系シランカップリング剤自体は、公知であり、例えばイミダゾールなどの アゾール化合物とγーグリシドキシプロピルトリアルコキシシラン等のエポキシシランと を反応させて得ることができる。この反応については例えば特開平5-186479号公 報などに記載されている。

#### [0008]

アゾール化合物濃度は0.01~100g/L、好ましくは0.05~5g/Lがよい 。0.01g/Lより少ないと基板表面への付着量が少なすぎて均一にならない。また、 100g/Lより多いと付着量が多すぎて乾燥しにくかったり、不経済である。

#### [0009]

また、本発明に使用する無電解メッキの活性剤は、貴金属化合物、特にパラジウム化合 物が好ましい。そして、この活性化剤をインク組成物に含む場合において、その濃度は0 . 01~100g/Lが好ましい。インク組成物とは別の溶液として調製する場合も同様 である。

#### [0010]

実施例及び比較例

#### 実施例1

イミダゾールとγーグリシドキシプロピルトリメトキシシランとの等モル反応生成物の 水溶液へ塩化パラジウム水溶液を添加して溶液を調製し、さらに水、粘度調整剤、表面張



力調整剤を添加して前記等モル反応生成物が300mg/L、塩化パラジウム水溶液が1 00mg/Lとなるようにインク組成物を調製した。このインク組成物をインクジェット ノズルより吐出し、基板に配線回路を描画した。その後、無電解ニッケルめっき(日鉱メ タルプレーティング社製:ニコム 7 N - 0 ) を膜厚 0 . 2 μ m施した。さらに無電解銅め っき (日鉱メタルプレーティング社製:KC500)を1μm厚つけた。SEMでの断面 観察の結果、パターン外析出は無く、めっき界面の明瞭な配線が形成された。そのめっき 皮膜のピール強度は1.5 kgf/cm²と高い密着度を示した。

## [0011]

#### 実施例2

イミダゾールとγーグリシドキシプロピルトリメトキシシランとの等モル反応生成物水 溶液に水、粘度調整剤、表面張力調整剤を加えて前記等モル反応生成物が300mg/L になるようにインク組成物を調製した。このインク組成物をインクジェットノズルより吐 出し、基板に配線を描画した。次いで塩化パラジウム水溶液(100mg/L)に浸漬し 、パラジウムをイミダゾール環で固定化した。その後無電解ニッケルメッキ(日鉱メタル プレーティング社製:ニコム  $7 \, \mathrm{N} = 0$ )を膜厚 0.  $2 \, \mu \, \mathrm{m}$ 施した。さらに無電解銅めっき (日鉱メタルプレーティング社製:KC500)を1μm厚つけた。SEMでの断面観察 の結果、パターン外析出が無く、めっき界面の明瞭な配線が形成された。そのめっき皮膜 のピール強度は、1.5 kgf/cm $^2$ であった。

## [0012]

#### 比較例

イミダゾールとγーグリシドキシプロピルトリメトキシシランとの等モル反応生成物に 代えて、γ-アミノプロピルトリメトキシシラン水溶液を使用する以外は実施例1と同様 にしてインク組成物を調製し、また、このインク組成物を使用する以外は実施例1と同様 にして配線パターンを形成し、無電解めっきを行った。

その結果、めっき物皮膜のピール強度は、0.3kgf/cm²であった。



## 【書類名】要約書

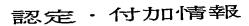
【要約】

【課題】基板上に均一に、かつ優れた密着性をもって配線パターンを形成するためのイ ンクジェット用インク組成物を提供し、またそのインク組成物を使用して配線パターンを 形成する方法を提供すること。

【解決手段】基板上に配線パターンを描画するためのインクジェット用インク組成物に おいて、活性化剤カップリング剤としてアゾール系シランカップリング剤を含むことを特 徴とするインク組成物。

【選択図】 なし





特許出願の番号 特願2003-375130

受付番号 50301826263

書類名 特許願

担当官 第六担当上席 0095

作成日 平成15年11月 6日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年11月 5日



特願2003-375130

出願人履歴情報

識別番号

[591007860]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名

1999年 8月 2日 . 名称変更 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号

株式会社日鉱マテリアルズ